



# 株式会社UKCホールディングス

## 2016年(平成28年)3月期 第1四半期決算説明資料

---

2015年7月31日



株式会社 UKCホールディングス

---





## 2016年3月期 第1四半期決算(連結)概況

事業セグメント	4
2016年3月期 第1四半期 ハイライト	5
2016年3月期 第1四半期 半導体及び電子部品事業	6
2016年3月期 第1四半期 電子機器事業	7
2016年3月期 第1四半期 システム機器事業	8
2016年3月期 第1四半期 財政状態(バランスシート)	9



# 2016年3月期 第1四半期決算(連結)概況

# 事業セグメント



事業部門(セグメント)		主要製品	主要顧客／市場
半導体及び電子部品事業	半導体	イメージセンサー、メモリー、マイコン、システムLSI、パワー、その他半導体	エレクトロニクスメーカー
	電子部品	液晶パネル、タッチパネル、バッテリー、光学ピックアップ、ACF、基板、複合部品、その他一般電子部品	
	EMS	電子機器受託製造サービス (Electronic Manufacturing Service)	
	その他	LED照明、太陽光パネル DDS (Dust Detection System) 事業※	店舗、工場、オフィス、メガソーラー
電子機器事業	電子機器	各種VTR、カメラ、音響映像関連機器、ビデオプリンター	放送局、プロダクション、一般企業、教育機関、医療機関、半導体製造装置メーカー、システムインテグレータ
	記録媒体品	磁気テープ、光ディスク、データ記録用ディスク	
	製品	電子機器を組み合わせたシステム製品、セキュリティ関連製品	
	その他	電子機器の修理、AV機器のレンタル、教育用ソフトウェア	
システム機器事業	産業電子機器及び伝送端末機器	非接触ICカード(FeliCa, NFC)R/Wモジュール、電子決済端末、出入管理端末	電子決済市場、デジタルサイネージ市場、PC・タブレットメーカー
	その他	信頼性試験受託業務、環境物質分析受託業務	半導体・部品メーカー、太陽電池メーカー

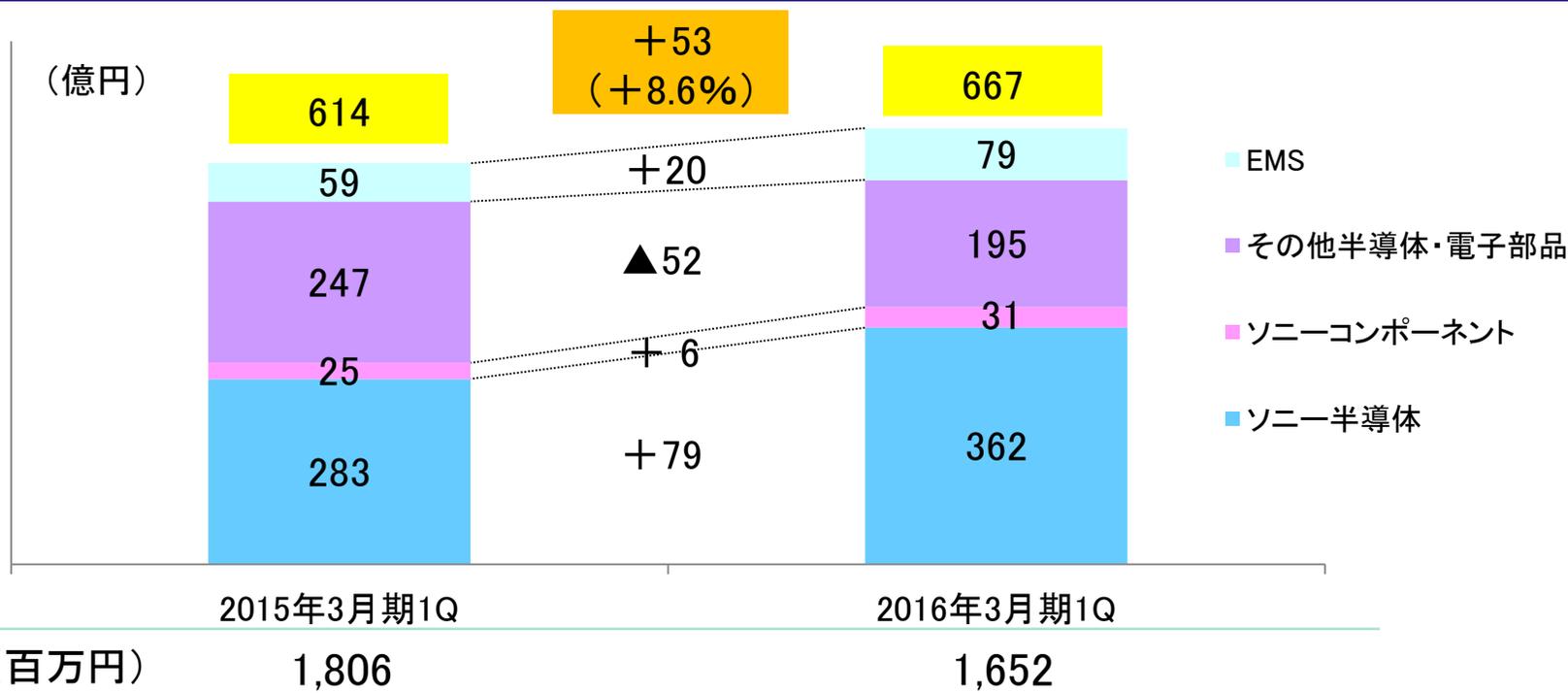
※太陽光発電における太陽光パネル表面上の汚れや温度上昇等に起因する発電効率の劣化を測定するセンサーを内蔵する機器の開発・設計・製造・販売事業と発電効率に関するデータ提供を行うサービス事業からなる

# 2016年3月期 第1四半期 ハイライト

(単位:百万円)	2015年3月期 第1Q		2016年3月期 第1Q		第1Q進捗率		前年同期比	
	金額	構成	金額	構成	2Q累計予想 (5/8公表)	進捗率	増減金額	増減率
売上高	64,339	100.0%	69,889	100.0%	145,000	48.2%	+5,549	+8.6%
売上総利益	4,357	6.8%	4,333	6.2%	8,700	49.8%	▲23	▲0.6%
SGA	2,811	4.4%	2,898	4.1%	5,800	50.0%	+87	+3.1%
営業利益	1,545	2.4%	1,434	2.1%	2,900	49.4%	▲111	▲7.2%
経常利益	1,406	2.2%	1,535	2.2%	2,800	54.8%	+129	+9.2%
親会社株主に帰属 する四半期純利益	921	1.4%	1,147	1.6%	1,900	60.4%	+225	+24.5%
EPS(円)	58.72		73.09		121.03			

- 売上高: 前年同期比+55億円(+8.6%)  
主に、海外のスマートフォン向け販売の回復により前年同期比増
- 売上総利益: 前年同期比▲23百万円(売上総利益率▲0.6%)  
高利益製品の売上高の減少により売上総利益率が前年同期比減も、増収により総利益額は微減に留まる
- 営業利益以下の利益は2Q累計予想に対して、順調に進捗
  - ・営業利益: 主に海外でのSGA増加もあり、前年同期比▲1.1億円(▲7.2%)
  - ・経常利益: 為替差損益の改善(167百万円差損⇒116百万円差益)により、前年同期比+1.3億円(+9.2%)
  - ・親会社株主に帰属する四半期純利益: 前年同期比+2.3億円(+24.5%)、2Q累計予想に対する進捗率60%

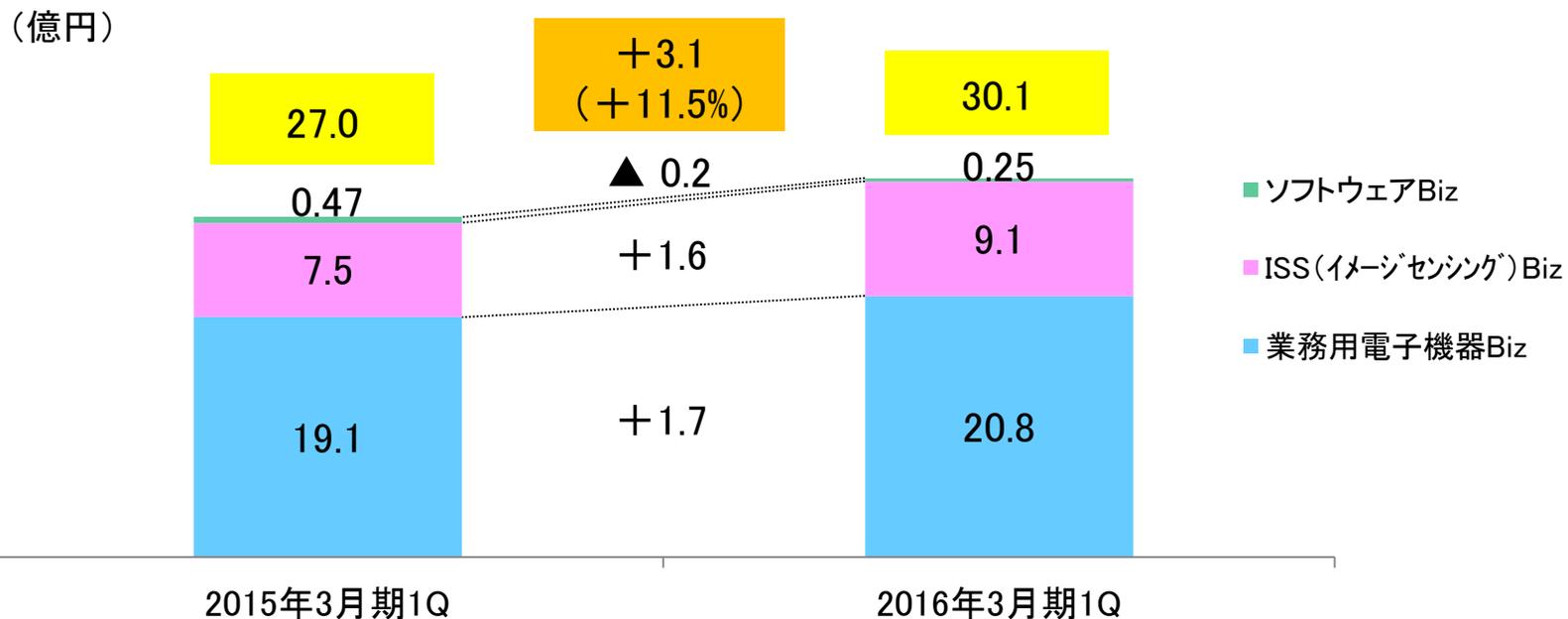
# 2016年3月期 第1四半期 半導体及び電子部品事業



- ソニー半導体: 主に海外スマートフォン向け製品の販売が回復したことにより増収
- その他半導体・電子部品: 車載向け液晶は好調もタッチパネル、一部液晶製品の販売が減少
- EMS: 中国自社工場(液晶モジュール基板実装)が好調に推移
- 高利益率製品の販売減によりセグメント利益は前年同期比減

注) 平成27年4月1日付で、当社がUKCエレクトロニクス(現UKCテクノソリューション)の半導体及び電子部品事業を吸収分割の手法により承継したことにより、従来「調整額」に含めていた当社が連結子会社から受け取る業務受託収入及び全社費用の一部を「半導体及び電子部品事業」に含めた(前第1四半期連結累計期間のセグメント情報も遡及して同変更後の報告セグメント区分に基づき作成)

# 2016年3月期 第1四半期 電子機器事業



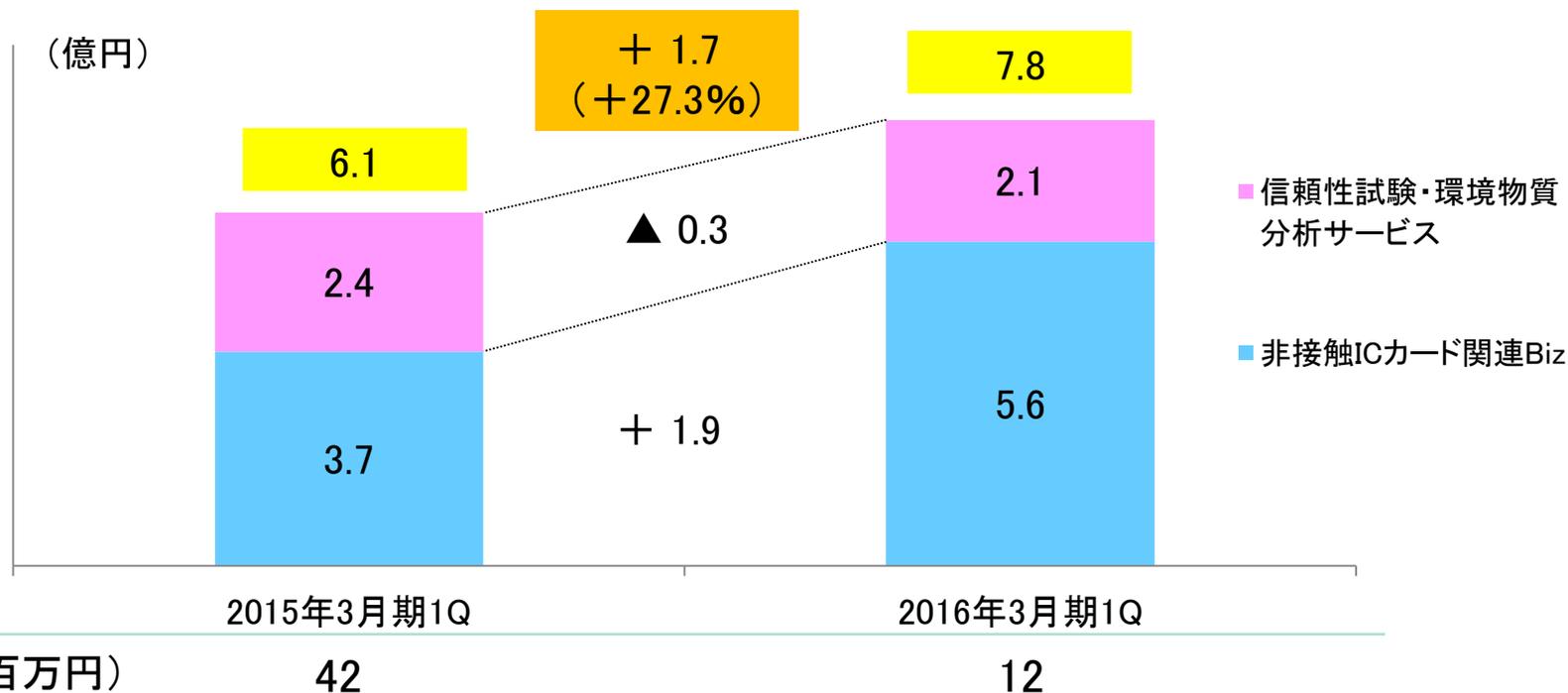
セグメント利益(百万円)

▲248

▲175

- 業務用電子機器ビジネス  
顧客の需要が回復傾向。また、再開発等による移転を背景にした投資案件が増加
- イメージセンシングビジネス  
海外向け販売が好調に推移
- 増収効果により、セグメント損失は前年同期比 72百万円改善

# 2016年3月期 第1四半期 システム機器事業



- 非接触ICカード関連ビジネス  
電子マネー関連ビジネスが引き続き好調に推移し、売上は大きく伸長
- 半導体及び電子部品の信頼性試験・環境物質分析サービス  
売上高は前年同期比減少も、車載やパワー系の案件が増加傾向
- 先行投資等により、セグメント利益は減少

# 2016年3月期 第1四半期 財政状態(バランスシート)



(単位:百万円)	15/3月末	15/6月末
現預金	27,542	24,559
売上債権	71,857	70,107
棚卸資産	18,982	19,011
その他	5,345	7,971
<b>流動資産計</b>	<b>123,728</b>	<b>121,649</b>
固定資産計	8,055	8,191
<b>総資産</b>	<b>131,784</b>	<b>129,841</b>
仕入債務	43,563	36,853
短期借入金	18,617	23,542
1年内返済長期借入金	970	816
その他	4,170	3,387
<b>流動負債計</b>	<b>67,322</b>	<b>64,599</b>
長期借入金	7,104	6,949
その他	986	999
<b>固定負債計</b>	<b>8,091</b>	<b>7,948</b>
<b>純資産</b>	<b>56,370</b>	<b>57,292</b>
<b>自己資本比率</b>	<b>42.46%</b>	<b>43.85%</b>
<b>BPS(円)</b>	<b>3,565.03</b>	<b>3,626.91</b>

	前期末比	主な増減要因
総資産	▲ 1,943	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現預金 ▲2,983百万円</li> <li>・売上債権 ▲1,750百万円</li> <li>・その他流動資産 +2,625百万円</li> </ul>
負債	▲ 2,864	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仕入債務 ▲ 6,709百万円</li> <li>・未払法人税等 ▲ 507百万円</li> <li>・長期借入金 ▲ 154百万円</li> <li>・1年内返済予定長期借入金 ▲ 154百万円</li> <li>・短期借入金 + 4,924百万円</li> </ul>
純資産	+ 921	<ul style="list-style-type: none"> <li>・親会社株主に帰属する四半期純利益 1,147百万円</li> <li>・その他の包括利益累計額変動 + 137百万円</li> <li>・利益剰余金からの配当 ▲ 313百万円</li> </ul>
自己資本比率	+1.4%	総資産減少、純資産増加により増加



株式会社 UKCホールディングス

〈お問い合わせ先〉

経営企画部 大澤

Mail to: [ir@ukcgroup.com](mailto:ir@ukcgroup.com)

本プレゼンテーション資料中のデータや将来予測は、資料作成時点における当社の判断や入手可能なデータに基づくもので、今後様々な要因によって変化することがあり、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。